

印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板-介质损耗测试

产品名称	印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板-介质损耗测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板 GB/T4725-1992 部分参数

2 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章表7 20s热冲击起泡试验

3 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 介电常数

4 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 介质损耗

5 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.1章表2 体积电阻率

6 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章表7 冲孔性

7 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.5章表7 剥离强度

8 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.5章表7 可焊性

9 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 可燃性

10 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 吸水性

11 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.2章 垂直度

12 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2章 外观

13 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章 外观

14 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.2.2章 尺寸

15 印制电路用覆铜箔层压板通用规则；印制电路用覆铜箔层压板试验方法；印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板； GB/T4721-1992 GB/T4722-1992 GB/T4725-1992 第4.3章表8 弯曲强度

